## Willkommen bei O-Leading

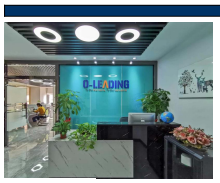
O-Leading ist bestrebt, Ihr One-Stop-Lösungspartner in der ENIG-Leiterplatte zu sein, einschließlich Leiterplattenbeschaffung und Leiterplattenherstellung (PCBA). Wir bieten einige der fortschrittlichsten Leiterplattentechnologien, einschließlich HDI-Leiterplatten, Multischicht-Leiterplatten und starrflexiblen Leiterplatten.Wir können von schneller Prototyp bis zur mittleren und Massenproduktion unterstützen.
Im Allgemeinen sind unsere globalen Kunden von unserem Dienstleistungen sehr beeindruckt: schnelle Reaktion, wettbewerbsfähiger Preis und Qualitätsverpflichtung. Die Bereitstellung eines wettbewerbsfähigen technischen Service und einer Gesamtlösung ist der Weg nach vorne. Lass uns eine Geschäftsbeziehung aufbauen!
Mit Blick auf die Zukunft wird sich O-Leading wie immer auf die Innovation und Entwicklung der Elektronikfertigungstechnologie konzentrieren und sich kooperativ im PCB- und PCBA-One-Stop-Service bemühen, um erstklassige Services bereitzustellen und mehr Wert für unsere Kunden zu schaffen.
BITTE KLICKEN SIE AUF DIESE FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Benutzerdefinierte Leiterplatten China

## Produktbeschreibung

| | |
|---|---|
| Herkunftsort: | Guangdong China (Festland) |
| Markenname: | O-Leading |
| Materialtyp: | FR-4, Aluminium |
| Kupferdicke: | 0.5-3 mm |
| Maximal. Leiterplatte: | 4.2 mm |
| Minimal. Dielektrikdicke: | 0.2 mm |
| Preis: | 0.1 $ bis 10 $ |
| Minimal. Leiterplatte: | 0.2 mm |
| Farbe: | 0.03 bis 0.5 m2 |
| Kupferdicke: | 0.5 Unzen-3 Unzen |
| MOQ: | 10 Stück |
| Produktionsname: | Power Bank Platine Hauptsitze PCBA Hersteller |
| Design-Typ: | Kundenanforderung |
| Charakter: | Industrielle Steuergeräte |
| Oberflächenveredelung: | Immersionsgold, OSP, bleifreies HASL |
| Farbe: | blau, rot, grün, schwarz, gelb |
| anwendbar auf: | LED, Handy, Klimaanlagen, Waschmaschinen |
| Zertifikate: | ISO9001, UL, RoHS, SONS-EI-ach-Attest |
| Q: CTN: | 1HPCB=100PCS |
| Gewicht: | 0.01 kg bis 5 kg |

OEM PCB Board Assembly China

## Unser Team




Factory PCB

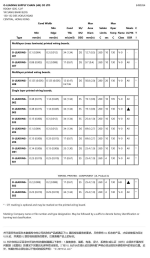
Factory SMT

## Zertifizierungen

UL Product iQ™

ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component



## Verpackung & Lieferung

| Quick Turn Lead Time | | |
|---|---|---|
| Layer Count | Lead Time | Special Requirement |
| 1L,2L | 2-3days | 24 Hours,48 Hours |
| 4L | 3-4days | 48 Hours |
| 6L | 4-5days | 72 Hours |
| 8L | 5-6days | NA |
| 10L | 6-7days | NA |
| 12L | 7-8days | NA |
| 14L | 8-9days | NA |

| Standard Lead Time | | |
|---|---|---|
| Layer Count | Sample Lead Time | Volume order lead time |
| 2L | 4 days | 10 days |
| 4L | 5 days | 11 days |
| 6L | 8 days | 12 days |
| 8L | 9 days | 14 days |
| 10L | 10 days | 16 days |
| 12L | 12 days | 18 days |
| 14L | 14 days | 20 days |
| 16-32L | 18 days | 24 days |

## Prozessfähigkeit

**Produktionsmöglichkeiten für Leiterplatten**
Layer Count: 1Layer bis Layer
Fertige Kupferdicke: 1 / 3oz-12oz
Min. Linienbreite / Abstand innen: 3,0 mil / 3,0 mil
Min. Linienbreite / Abstand außen: 4,0 mil/ 4,0 mil
Maximale Leiterplattendicke: 7,0 mm
Plattendicke: 0,2 mm - 3,0 mm
Maximale Panelgröße (Zoll): 635 * 1500 mm
Minimale Bohrlochgröße: 4mil
Plated Hole Tolerance: +/- 3mil
Mind.-Buried Hole Size: 0,15 mm
Slot Fräsung Toleranz: +/-0,08mm / .3l
Basismaterial: FR-4, Hi-Angh Tg,Halogenfreies Material, Rogers, Aluminiumbasis,Polyimid, Schwerer Kupfer
Oberflächenbeschaffenheit: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Silberoßer,Immersionzinne, Goldfinger, Carbon-Tinte

**SMT-Produktionskapazitäten**
Leiterplattenmaterial: FR-4, CEM-1, CEM-3, Leiterplatte auf Aluminiumbasis
Maximale Leiterplattengröße: 510 x 460 mm
Min. Größe: 50 x 30 mm
Leiterplattendicke: 0,3 mm - 6,5 mm
Plattendicke: 0,5-4 mm
Min. Komponentengröße: 0201
Standard-Chipgrößenkomponente: 0603 und größer
Minimaler Stiftabstand: 0,3 mm
Minimaler Stiftgurtabstand: 0,3 mm
Min. BGA-Ballabstand: 0,4 mm
Platzierungsgenauigkeit: +/- 0,03 mm